

電子回路基板生産動向(2014年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比		
	数量 (千㎡)	生産額 (百万)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千㎡)	生産額 (百万)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成26年1月実績	電子回路基板	1,147	36,979	109.6	105.7	1,147	36,979	109.6	105.7
	リジットプリント配線板	857	24,361	110.7	102.4	857	24,361	110.7	102.4
	片面プリント配線板	154	781	109.2	107.3	154	781	109.2	107.3
	両面プリント配線板	364	5,592	113.8	107.1	364	5,592	113.8	107.1
	多層プリント配線板(4層)	182	4,516	111.0	114.7	182	4,516	111.0	114.7
	多層プリント配線板(6~8層)	76	5,571	116.9	116.5	76	5,571	116.9	116.5
	多層プリント配線板(10層以上)	12	1,757	100.0	95.8	12	1,757	100.0	95.8
	ビルトアップ多層配線板	70	6,144	97.2	84.2	70	6,144	97.2	84.2
	フレキシブルプリント配線板	246	4,605	109.8	123.3	246	4,605	109.8	123.3
	片面フレキシブル配線板	53	742	101.9	100.4	53	742	101.9	100.4
	両面・多層フレキシブル配線板	193	3,863	112.2	129.0	193	3,863	112.2	129.0
モジュール基板	44	8,013	89.8	107.4	44	8,013	89.8	107.4	
リジット系モジュール基板	35	7,776	116.7	111.9	35	7,776	116.7	111.9	
その他のモジュール基板	9	237	47.4	46.5	9	237	47.4	46.5	
平成26年2月実績	電子回路基板	1,113	36,884	102.5	98.6	2,260	73,863	106.0	102.0
	リジットプリント配線板	864	25,242	105.9	100.5	1,721	49,603	108.2	101.4
	片面プリント配線板	150	836	93.2	104.5	304	1,617	100.7	105.8
	両面プリント配線板	367	5,791	115.0	112.2	731	11,383	114.4	109.6
	多層プリント配線板(4層)	182	4,489	98.9	104.8	364	9,005	104.6	109.5
	多層プリント配線板(6~8層)	79	5,672	111.3	111.2	155	11,243	114.0	113.8
	多層プリント配線板(10層以上)	13	1,870	108.3	102.5	25	3,627	104.2	99.1
	ビルトアップ多層配線板	73	6,584	105.8	82.9	143	12,728	101.4	83.5
	フレキシブルプリント配線板	206	4,190	91.6	91.4	452	8,795	100.7	105.7
	片面フレキシブル配線板	40	757	63.5	92.9	93	1,499	80.9	96.5
	両面・多層フレキシブル配線板	167	3,433	103.1	91.1	360	7,296	107.8	107.9
モジュール基板	43	7,452	95.6	96.5	87	15,465	92.6	101.9	
リジット系モジュール基板	32	7,220	103.2	97.6	67	14,996	109.8	104.5	
その他のモジュール基板	11	232	78.6	72.3	20	469	60.6	56.4	
平成26年3月実績	電子回路基板	1,201	39,913	103.6	96.1	3,461	113,776	105.1	99.8
	リジットプリント配線板	905	28,296	106.5	102.2	2,626	77,899	107.6	101.7
	片面プリント配線板	151	780	102.7	106.7	455	2,397	101.3	106.1
	両面プリント配線板	393	6,285	113.6	114.7	1,124	17,668	114.1	111.4
	多層プリント配線板(4層)	190	4,801	100.0	105.1	554	13,806	103.0	108.0
	多層プリント配線板(6~8層)	79	5,944	102.6	109.4	234	17,187	109.9	112.2
	多層プリント配線板(10層以上)	15	2,208	115.4	99.4	40	5,835	108.1	99.2
	ビルトアップ多層配線板	77	8,278	98.7	89.5	220	21,006	100.5	85.8
	フレキシブルプリント配線板	247	3,854	96.1	83.9	699	12,649	99.0	98.0
	片面フレキシブル配線板	52	873	69.3	88.5	145	2,372	76.3	93.4
	両面・多層フレキシブル配線板	195	2,981	107.1	82.7	555	10,277	107.6	99.1
モジュール基板	49	7,763	96.1	83.8	136	23,228	93.8	95.0	
リジット系モジュール基板	33	7,509	94.3	84.3	100	22,505	104.2	96.8	
その他のモジュール基板	16	254	100.0	72.2	36	723	73.5	61.1	
平成26年4月実績	電子回路基板	1,210	38,496	107.9	96.3	4,671	152,272	105.8	98.9
	リジットプリント配線板	896	27,066	111.0	98.5	3,522	104,965	108.5	100.9
	片面プリント配線板	140	717	97.2	95.3	595	3,114	100.3	103.4
	両面プリント配線板	403	6,245	128.3	112.9	1,527	23,913	117.6	111.8
	多層プリント配線板(4層)	185	4,445	99.5	101.0	739	18,251	102.1	106.2
	多層プリント配線板(6~8層)	76	5,494	96.2	98.4	310	22,681	106.2	108.5
	多層プリント配線板(10層以上)	13	1,916	100.0	88.3	53	7,751	106.0	96.3
	ビルトアップ多層配線板	78	8,249	111.4	91.3	298	29,255	103.1	87.3
	フレキシブルプリント配線板	265	4,438	98.5	97.6	964	17,087	98.9	97.9
	片面フレキシブル配線板	47	754	73.4	88.7	192	3,126	75.6	92.2
	両面・多層フレキシブル配線板	218	3,684	106.3	99.7	773	13,961	107.2	99.3
モジュール基板	40	6,992	88.9	87.9	176	30,220	92.6	93.3	
リジット系モジュール基板	32	6,748	100.0	87.9	132	29,253	103.1	94.6	
その他のモジュール基板	8	244	61.5	87.8	44	967	71.0	66.2	

平成26年5月実績	電子回路基板	1,182	38,440	103.8	93.9	5,853	190,712	105.4	97.9
	リジットプリント配線板	888	25,672	108.7	92.8	4,410	130,637	108.5	99.2
	片面プリント配線板	150	735	96.2	95.7	745	3,849	99.5	101.9
	両面プリント配線板	387	6,339	119.1	117.0	1,914	30,252	117.9	112.8
	多層プリント配線板(4層)	189	4,635	105.6	105.8	928	22,886	102.8	106.1
	多層プリント配線板(6~8層)	78	4,938	108.3	97.9	388	27,619	106.6	106.5
	多層プリント配線板(10層以上)	13	1,858	100.0	91.1	66	9,609	104.8	95.2
	ビルトアップ多層配線板	72	7,167	101.4	71.6	370	36,422	102.8	83.7
	フレキシブルプリント配線板	243	4,164	87.7	86.6	1,207	21,251	96.4	95.4
	片面フレキシブル配線板	43	678	86.0	99.0	235	3,804	77.3	93.3
	両面・多層フレキシブル配線板	200	3,486	88.1	84.5	973	17,447	102.6	95.9
モジュール基板	43	8,604	95.6	101.4	219	38,824	93.2	95.0	
リジット系モジュール基板	36	8,371	105.9	101.5	168	37,624	103.7	96.0	
その他のモジュール基板	7	233	70.0	100.4	51	1,200	70.8	70.9	
平成26年6月実績	電子回路基板	1,231	40,666	106.2	95.4	7,084	231,378	105.6	97.4
	リジットプリント配線板	914	27,415	108.7	92.1	5,324	158,052	108.5	97.9
	片面プリント配線板	143	763	96.6	101.9	888	4,612	99.0	101.9
	両面プリント配線板	389	6,415	115.1	111.0	2,303	36,667	117.4	112.5
	多層プリント配線板(4層)	202	4,992	111.0	99.5	1,130	27,878	104.1	104.9
	多層プリント配線板(6~8層)	84	5,455	103.7	96.4	472	33,074	106.1	104.7
	多層プリント配線板(10層以上)	14	2,048	107.7	97.7	80	11,657	105.3	95.7
	ビルトアップ多層配線板	82	7,742	102.5	74.1	452	44,164	102.7	81.8
	フレキシブルプリント配線板	267	4,286	97.8	78.2	1,474	25,537	96.7	92.0
	片面フレキシブル配線板	56	889	114.3	111.4	291	4,693	82.4	96.3
	両面・多層フレキシブル配線板	211	3,397	93.8	72.6	1,184	20,844	100.9	91.1
モジュール基板	51	8,965	115.9	121.1	270	47,789	96.8	99.0	
リジット系モジュール基板	36	8,718	112.5	122.1	204	46,342	105.2	100.0	
その他のモジュール基板	15	247	136.4	94.3	66	1,447	79.5	74.0	
平成26年7月実績	電子回路基板	1,273	41,899	101.0	94.8	8,357	273,277	104.8	97.0
	リジットプリント配線板	929	27,740	101.5	91.4	6,253	185,792	107.4	96.8
	片面プリント配線板	158	796	93.5	99.3	1,046	5,408	98.1	101.5
	両面プリント配線板	392	6,579	108.0	104.6	2,695	43,246	115.9	111.2
	多層プリント配線板(4層)	203	4,995	100.5	99.0	1,333	32,873	103.6	103.9
	多層プリント配線板(6~8層)	81	5,605	100.0	96.3	553	38,679	105.1	103.3
	多層プリント配線板(10層以上)	12	1,891	92.3	88.0	92	13,548	103.4	94.5
	ビルトアップ多層配線板	83	7,874	95.4	76.8	535	52,038	101.5	81.0
	フレキシブルプリント配線板	289	4,797	96.3	80.0	1,763	30,334	96.6	89.9
	片面フレキシブル配線板	60	1,167	87.0	134.4	351	5,860	83.2	102.1
	両面・多層フレキシブル配線板	229	3,630	99.1	70.8	1,413	24,474	100.6	87.4
モジュール基板	56	9,362	119.1	119.5	326	57,151	100.0	101.9	
リジット系モジュール基板	40	9,103	117.6	120.3	244	55,445	107.0	102.9	
その他のモジュール基板	16	259	123.1	97.4	82	1,706	85.4	76.8	
平成26年8月実績	電子回路基板	1,145	40,324	97.0	94.4	9,502	313,601	103.8	96.7
	リジットプリント配線板	796	24,947	96.8	90.2	7,049	210,739	106.1	96.0
	片面プリント配線板	136	723	89.5	96.8	1,182	6,131	97.0	100.9
	両面プリント配線板	328	5,707	100.6	101.4	3,023	48,953	114.0	110.0
	多層プリント配線板(4層)	173	4,569	94.5	96.1	1,506	37,442	102.4	102.9
	多層プリント配線板(6~8層)	66	4,713	91.7	88.4	619	43,392	103.5	101.5
	多層プリント配線板(10層以上)	13	1,832	108.3	87.3	105	15,380	104.0	93.6
	ビルトアップ多層配線板	79	7,403	105.3	81.5	614	59,441	102.0	81.1
	フレキシブルプリント配線板	294	4,876	95.1	90.7	2,057	35,210	96.4	90.0
	片面フレキシブル配線板	73	986	97.3	126.7	424	6,846	85.3	105.0
	両面・多層フレキシブル配線板	221	3,890	94.0	84.6	1,634	28,364	99.7	87.0
モジュール基板	56	10,501	112.0	108.5	382	67,652	101.6	102.8	
リジット系モジュール基板	43	10,288	110.3	109.3	287	65,733	107.5	103.8	
その他のモジュール基板	12	213	109.1	81.0	94	1,919	87.9	77.3	

平成26年9月実績	電子回路基板	1,279	44,042	103.3	95.4	10,781	357,643	103.8	96.5
	リジットプリント配線板	919	27,999	102.8	91.4	7,968	238,738	105.7	95.5
	片面プリント配線板	149	845	97.4	110.7	1,331	6,976	97.1	102.0
	両面プリント配線板	392	6,330	108.9	103.0	3,415	55,283	113.4	109.1
	多層プリント配線板(4層)	195	4,993	99.0	99.9	1,701	42,435	102.0	102.5
	多層プリント配線板(6~8層)	84	5,559	105.0	97.8	703	48,951	103.7	101.1
	多層プリント配線板(10層以上)	14	1,967	107.7	93.1	119	17,347	104.4	93.5
	ビルトアップ多層配線板	85	8,305	93.4	76.0	699	67,746	100.9	80.4
	フレキシブルプリント配線板	311	5,773	107.6	108.0	2,368	40,983	97.7	92.2
	片面フレキシブル配線板	59	861	107.3	112.3	483	7,707	87.5	105.8
	両面・多層フレキシブル配線板	253	4,912	107.7	107.3	1,887	33,276	100.7	89.5
	モジュール基板	49	10,270	89.1	100.7	431	77,922	100.0	102.5
	リジット系モジュール基板	38	10,048	92.7	101.9	325	75,781	105.5	103.6
その他のモジュール基板	11	222	78.6	64.7	105	2,141	86.8	75.7	
平成26年10月実績	電子回路基板	1,340	45,177	102.6	102.5	12,121	402,820	103.6	97.1
	リジットプリント配線板	957	28,898	101.1	101.9	8,925	267,636	105.2	96.1
	片面プリント配線板	177	938	101.1	108.8	1,508	7,914	97.5	102.8
	両面プリント配線板	406	6,665	105.5	108.6	3,821	61,948	112.5	109.1
	多層プリント配線板(4層)	197	5,186	93.8	101.8	1,898	47,621	101.1	102.5
	多層プリント配線板(6~8層)	80	5,368	95.2	91.2	783	54,319	102.8	100.0
	多層プリント配線板(10層以上)	13	1,934	108.3	94.9	132	19,281	104.8	93.7
	ビルトアップ多層配線板	86	8,807	106.2	105.6	785	76,553	101.4	82.7
	フレキシブルプリント配線板	332	6,024	107.4	101.3	2,700	47,007	98.8	93.3
	片面フレキシブル配線板	62	773	117.0	92.8	545	8,480	90.1	104.4
	両面・多層フレキシブル配線板	271	5,251	105.4	102.7	2,158	38,527	101.3	91.1
	モジュール基板	50	10,255	100.0	104.8	481	88,177	100.0	102.8
	リジット系モジュール基板	38	10,010	102.7	104.9	363	85,791	105.2	103.7
その他のモジュール基板	12	245	100.0	99.6	117	2,386	88.0	77.6	
平成26年11月実績	電子回路基板	1,242	41,564	99.8	98.9	13,363	444,384	103.3	97.3
	リジットプリント配線板	889	26,043	97.6	96.2	9,814	293,679	104.5	96.1
	片面プリント配線板	154	732	87.5	81.2	1,662	8,646	96.5	100.5
	両面プリント配線板	394	6,191	107.7	111.2	4,215	68,139	112.0	109.3
	多層プリント配線板(4層)	177	4,709	89.8	95.1	2,075	52,330	100.0	101.8
	多層プリント配線板(6~8層)	73	4,984	92.4	89.6	856	59,303	101.8	99.0
	多層プリント配線板(10層以上)	13	1,881	92.9	89.1	145	21,162	103.6	93.2
	ビルトアップ多層配線板	77	7,546	95.1	94.5	862	84,099	100.8	83.6
	フレキシブルプリント配線板	306	5,748	108.1	104.8	3,006	52,755	99.7	94.4
	片面フレキシブル配線板	64	695	114.3	84.8	609	9,175	92.1	102.6
	両面・多層フレキシブル配線板	242	5,053	106.6	108.3	2,400	43,580	101.8	92.8
	モジュール基板	48	9,773	98.0	103.1	529	97,950	99.8	102.8
	リジット系モジュール基板	36	9,525	92.3	102.6	399	95,316	103.9	103.6
その他のモジュール基板	12	248	120.0	128.5	129	2,634	90.2	80.6	
平成26年12月実績	電子回路基板	1,234	41,019	103.4	102.5	14,597	485,403	103.3	97.7
	リジットプリント配線板	882	24,650	101.0	94.2	10,696	318,329	104.2	96.0
	片面プリント配線板	153	734	89.0	85.0	1,815	9,380	95.8	99.1
	両面プリント配線板	405	6,233	117.1	119.9	4,620	74,372	112.5	110.1
	多層プリント配線板(4層)	168	4,447	90.8	90.6	2,243	56,777	99.3	100.8
	多層プリント配線板(6~8層)	72	5,026	92.3	88.0	928	64,329	101.0	98.1
	多層プリント配線板(10層以上)	10	1,502	71.4	74.8	155	22,664	100.6	91.7
	ビルトアップ多層配線板	75	6,708	96.2	89.7	937	90,807	100.4	84.0
	フレキシブルプリント配線板	305	5,988	112.5	128.3	3,311	58,743	100.8	97.0
	片面フレキシブル配線板	61	732	105.2	97.9	670	9,907	93.2	102.3
	両面・多層フレキシブル配線板	244	5,256	115.1	134.2	2,644	48,836	102.9	96.0
	モジュール基板	48	10,381	96.0	112.9	577	108,331	99.5	103.7
	リジット系モジュール基板	38	10,155	100.0	113.4	437	105,471	103.6	104.5
その他のモジュール基板	10	226	90.9	96.6	139	2,860	90.3	81.7	

(出所：経済産業省「機械統計月報」)

(2015/02/16 発表 / 2015/02/16 JPCA作成 / 2015/10/21 JPCA更新)

電子回路実装基板生産動向(2014年)

		当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比	
		部品搭載点数 (千個)	生産額 (百万)	部品搭載点数 (%)	生産額 (%)	部品搭載点数 (千個)	生産額 (百万)	部品搭載点数 (%)	生産額 (%)
1月	電子回路実装基板	518,754	9,080	114.8	104.1	518,754	9,080	114.8	104.1
	プリント配線実装基板	469,326	6,948	114.5	110.1	469,326	6,948	114.5	110.1
	モジュール実装基板	49,428	2,132	117.2	88.3	49,428	2,132	117.2	88.3
2月	電子回路実装基板	533,598	9,302	101.0	108.7	1,052,352	18,382	107.3	106.4
	プリント配線実装基板	485,264	7,238	104.7	111.6	954,590	14,186	109.3	110.9
	モジュール実装基板	48,334	2,064	74.0	99.6	97,762	4,196	91.0	93.5
3月	電子回路実装基板	563,998	9,651	113.4	111.0	1,616,350	28,033	109.4	107.9
	プリント配線実装基板	520,206	7,558	118.9	106.1	1,474,796	21,744	112.5	109.2
	モジュール実装基板	43,792	2,093	73.2	133.4	141,554	6,289	84.6	103.8
4月	電子回路実装基板	578,572	10,107	111.4	119.2	2,194,922	38,140	109.9	110.7
	プリント配線実装基板	538,776	8,134	114.1	122.4	2,013,572	29,878	112.9	112.5
	モジュール実装基板	39,796	1,973	84.8	107.6	181,350	8,262	84.7	104.7
5月	電子回路実装基板	536,433	9,026	110.4	108.6	2,731,355	47,166	110.0	110.3
	プリント配線実装基板	491,794	7,113	112.8	109.5	2,505,366	36,991	112.9	111.9
	モジュール実装基板	44,639	1,913	88.8	105.3	225,989	10,175	85.4	104.8
6月	電子回路実装基板	560,749	9,358	122.6	117.4	3,292,104	56,524	112.0	111.4
	プリント配線実装基板	516,778	7,371	128.4	121.0	3,022,144	44,362	115.3	113.3
	モジュール実装基板	43,971	1,987	80.3	105.7	269,960	12,162	84.5	105.0
7月	電子回路実装基板	593,126	9,322	104.7	101.6	3,885,230	65,846	110.8	109.9
	プリント配線実装基板	543,654	7,654	107.2	104.0	3,565,798	52,016	114.0	111.8
	モジュール実装基板	49,472	1,668	83.6	91.6	319,432	13,830	84.4	103.2
8月	電子回路実装基板	471,207	8,090	96.0	94.6	4,356,437	73,936	109.0	108.0
	プリント配線実装基板	436,171	6,371	98.4	95.0	4,001,969	58,387	112.0	109.7
	モジュール実装基板	35,036	1,719	73.4	93.3	354,468	15,549	83.2	102.0
9月	電子回路実装基板	536,798	9,833	98.6	104.3	4,893,235	83,769	107.7	107.1
	プリント配線実装基板	495,794	7,810	99.6	103.9	4,497,763	66,197	110.5	108.4
	モジュール実装基板	41,004	2,023	87.6	106.0	395,472	17,572	83.6	102.4
10月	電子回路実装基板	572,580	10,250	103.4	100.9	5,465,815	94,019	107.3	106.4
	プリント配線実装基板	534,264	7,961	108.8	101.4	5,032,027	74,158	110.3	107.6
	モジュール実装基板	38,316	2,289	61.4	99.0	433,788	19,861	81.0	102.0
11月	電子回路実装基板	529,213	8,964	91.8	94.2	5,995,028	102,983	105.7	105.2
	プリント配線実装基板	489,665	6,848	94.3	94.9	5,521,692	81,006	108.7	106.4
	モジュール実装基板	39,548	2,116	69.2	91.8	473,336	21,977	79.9	100.9
12月	電子回路実装基板	558,299	9,847	104.7	104.5	6,553,327	112,830	105.6	105.1
	プリント配線実装基板	512,492	7,729	105.5	107.0	6,034,184	88,735	108.4	106.5
	モジュール実装基板	45,807	2,118	95.9	96.1	519,143	24,095	81.1	100.5

(出所：経済産業省「機械統計月報」)

(2015/02/16 発表 / 2015/02/16 JPCA作成)